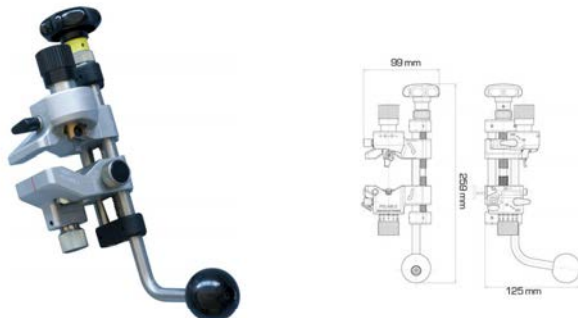


Ficha Realizada:	J. A. G.	Fecha:	06/09/2016	Revisión:	31/12/2017
Código:	POLY SCNP	Cumplimiento de Norma/s	Declaración Conformidad Fabricante		
TLE165		Útil Multifunción modelo POLY SCNP			
Descripción:		Imágenes:			
Útil Multifunción modelo POLY SCNP, para retirar la cubierta exterior, funda semiconductora no pelable y pelar el aislamiento en cables. Capacidad : 35 mm2 a 630 mm2 Grosor de corte: 12 mm. Extremo de semiconductores con biselado. Para todo tipo de materiales, por ejemplo: XLPE / EPR Tope retráctil de 25 a 55 mm Cuchillas de repuesto Ref.: LAME POLY L (funda externa y aislante) Ref.: LAME OUT SCNP (Semiconductor no pelable)		 90 mm 250 mm 125 mm FUNCIONES  Pelar una funda externa  Mecanizar semiconductores no pelables  Pelar el aislante			